



(11)Publication number:

03-064002

(43) Date of publication of application: 19.03.1991

(51)Int.CI.

H01C 13/02 H01C 7/00 H01C 17/24

(21)Application number: 01-200053

(71)Applicant: ROHM CO LTD

(22)Date of filing:

01.08.1989 (72)Invento

(72)Inventor: KANBARA SHIGERU

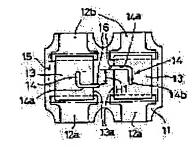
OKUNO SUSUMU

(54) NETWORK RESISTOR

(57)Abstract:

PURPOSE: To improve adjusting accuracy of resistance without enabling recessed groove parts formes on the upper surface of an insulation substrate along a horizontal trimming line in trimming process to be connected each other by providing a starting edge of trimming line of a trimming part at a offset position for the starting edge of the trimming line of the trimming part in a resistor element on the opposite side which is adjacent to it.

CONSTITUTION: The starting edge of a horizontal trimming line 14a of a trimming part 14 in each resistor element 13 is located nearly at the central part on the upper surface of an insulation substrate 11. The starting edge of the horizontal trimming line 14a of the trimming part 14 is provided at an offset position by a distance of H1 for the starting edge of the horizontal trimming line 14a of the trimming part 14 in the opponent—side resistor element 13 which is adjacent to it. As a result, it is possible to cover the upper surface of a recessed



groove part 16 which is formed at the starting edge of the both horizontal trimming lines 14a, 14a in a protective film 15 or a recessed groove part 16 which is formed on the upper surface of the insulation substrate by glass coating which is performed so that both resistor elements 13 are covered before plating process after trimming process.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

⑩ 日本 閏 特 許 庁 (JP)

⑩特許出願公開

⑩公開特許公報(A) 平3-64002

®Int. Cl. 5

庁内整理番号 識別記号

四公開 平成3年(1991)3月19日

13/02 H 01 C 7/00 17/24

7303-5E В 9058-5E 7303-5E H

請求項の数 1 (全8頁) 審査請求 未請求

53発明の名称

ネットワーク抵抗器

创特 頭 平1-200053

頭 平1(1989)8月1日 忽出

原 @発 明 者 ·蒲

**

ローム株式会社内 京都府京都市右京区西院溝崎町21番地

野 者 囪 @発 明

准

京都府京都市右京区西院溝崎町21番地

ローム株式会社内

勿出 頭 ローム株式会社 人

京都府京都市右京区西院溝崎町21番地

分段 理 Y 弁理十 石井 暁 夫 外1名

1. 発明の名称

ネットワーク抵抗器

2. 特許請求の範囲

(1)、絶縁基板の上面に、複数の抵抗素子を互いに 適宜間隔をあけて列伏に配設し、該各抵抗粜子の 両端を、当該絶縁基板に形成した一対の電極端子 に接続して成るネットワーク抵抗器において、前 記各抵抗素子の中途部に形成するトリミング部に おけるトリミング線の始端を、一対の電極端子方 向に延びる抵抗素子における一側縁から開始する ように設け、且つ、前記列状に配列した抵抗素子 のうち当該列の最前端位置および最後端位置にお ける抵抗素子に形成するトリミング部のトリミン グ線の始端を、絶縁基板の外間線に対面する箇所 とは反対の内周寄りに位置させる一方、前記列に おける最前端位置および最後端位置の抵抗素子並 びに他の抵抗素子におけるトリミング部のトリミ ング線の始端を、それと相隣接する相手側の抵抗 老子におけるトリミング部のトリミング線の始端

に対して金い速い状の位置に設けたことを特徴と するネットワーク抵抗器。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、絶縁基板上に複数の抵抗素子を列状 に形成し、その各抵抗素子の上面と抵抗素子に連 通する電極端子とにわたって絶縁基板上面にガラ スコーティングして成るチップネットワーク抵抗 四(以下単にネットワーク抵抗器という)の構造 に関するものである。

[従来の技術]

この種ネットワーク抵抗器は、例えば第9図~ 第12図に示すように、通常セラミック等の絶縁 基板1の上面左右両端部に銀・パラジウム等の導 体用ペーストをマスクを掛けて塗着したのち焼成 して一対の電極端子2a.2bを遺宜間隔にて形 成した後、同様に抵抗用ペーストを前記各一対の 電極端子 2 a. 2 bに重複するようにマスクを掛 けて堕着・焼成して抵抗素子3を各々形成する。

従って絶縁基板1上面には、抵抗素子3が所定

特開平 3-64002(2)

の間隔にて一列状に並んで形成させることになる。

しかるのち、当該抵抗素子3の汚染防止や抵抗 膜安定化のためのパッシベーション膜を施しまた は施さないで、前記各一対の電極竭子2a.2b にプローブ(探針)を接触させて抵抗素子3の抵 抗値を測定しつつ、当該抵抗素子3にレーザ等に よるトリミングを実行し、所定の抵抗値になるよ うに調節している。

そしてこのトリミング工程を終了したのち、第 9図の一点鎖線で示すように、絶縁基板1の上面 に前記抵抗素子3を雇うようにガラスペーストを 弦布した後焼成するというガラスコーティング等 による保護膜5を形成する。

このように少なくともトリミング工程後であってメッキ工程前に保護膜を施すのは、次の理由に 因るものである。

即ち、従来では、第9図に示すように各抵抗素子3の長手方向中途部に、電極端子2a,2bと 直交する抵抗素子3の一側縁3aに連通する平面 視し字状またはP字状のトリミング部4を、平面 視同じ向きに形成するのが通常であった。

この場合、前記平面視し字状のトリミング部4 は、抵抗素子3の一個縁3 a に連通する幅方向の 機トリミング線4 a と抜機トリミング線4 a の先 場から長手方向(一方の電極過子2 a に 向の先 向)の縦トリミング線4 b とから成り、このトリ ミング部4の始竭となる機トリミング線4 a の は、前記抵抗素子3の一個縁3 a を完全に横切 るようにするため、レーザトリミングのレーザ ームの照射を、抵抗素子3の一個縁3 a より外側 の絶縁基板1上から始まるようにして形成してい

したがって、列の最前位置の抵抗素子3におけるトリミング部4の横トリミング線4aの始端は 絶縁基板1の上面外間縁に対面するようになり、 且つその外周縁に近接したものとなる。

そして、レーザトリミングを実行すると、その 熱エネルギーによって抵抗素子3の抵抗体を所定 の細い幅にて蓄発気化させて除去するのであるが、 このときレーザビームが照射された箇所の絶縁基

板1の上面も同時に熱エネルギーを受けて、第1 1図及び第12図に図解するように、横トリミング線4aに沿って絶縁基板1が削り取られて凹溝 部7ができる。

他方、前記のトリミング工程の後、電極端子 2 a. 2 b の電気導通性能を向上させるため、第 1 0 図に示すようにその表面にニッケルメッキ層 8 をメッキにて形成し、さらにニッケルメッキ層 8 の表面に半田層 9 をメッキ等の手段を施すことで形成するようにしている。

このニッケルメッキ層 8 を形成するメッキ工程は、いわゆるパレルメッキ法であり、多数のネットワーク抵抗器を籠に入れた状態で、メッキ液に浸漬させるものであって、このメッキ工程において、前記トリミングされた箇所がメッキされないように、前述の保護膜 5 を予め施して置くのである。

(発明が解決しようとする課題)

ところで、この保護膜5の縁が第11図に示す ように、凹海部7の始端部と交差するように不足 すると、次の問題がある。

即ち、保護膜5の材料であるガラスペーストの 独布工程において、当該ガラスペーストの粘性の ため、このペーストが凹溝部7の始端部分の底面 に届かず、凹海部7の底面と保護膜5下面との間 に隙間が残ることがある(第11図及び第12図 参照)。

そうすると、前記のバレルメッキ工程中にメッキ液が前記隊間に浸透し、抵抗素子3の露出筋筋 (トリミング部4である)に達すると、抵抗中の 3 は一種の電気導体であるため、メッキ液中の金属イオン (ニッケルイオン)が抵抗素子3に引きでの状態とのは、抵抗素子3中の金属との相互間での化学で、この表別での、この表別での抵抗素子3の表面から成長し、トリミング部4をメッキ金属にて電気的に導通状態にしてしまう。

従って前段階で折角抵抗膜素子3.の一部を切除 して所定の抵抗値に調節したにも拘わらず、抵抗 値が大幅に変化し、いわゆる不良品となる。

また、前記トリミング部 4 を導通状態にしない

特開平3-64002(3)

この不都合を回避するため、保護膜 5 の縁が前記機トリミング線 4 a の始端である凹溝部 7 の始 協箇所をも覆うように、換言すれば、絶縁基板 1 の外縁まできっちりとコーテイングしなければな らない。

しかし、保護膜5として堕布するときのガラスペーストは流動体であるため、前述のように絶縁 基板1の外縁にきっちりとガラスペーストの縁が 来るように過不足無く堕布することは困難で、堕 布が多過ぎると絶縁基板1の裏面まで垂れるし、 不足すると前述の不都合が解消できない。

このような不都合は、抵抗素子3のトリミング 工程前に、いわゆるパッシベーション膜10を施 し(第14図参照)、トリミング時に抵抗素子3 とパッシベーション膜10とを同時に切除するよ うな製作工程を採用していても、同じように生じ ていた。

また、パッシベーション膜10の緑が抵抗素子3の一個緑3aより外側まで位置するときには、トリミング部4の検トリミング線4aの始端は前記パッシベーション膜10の緑を切り取るように絶縁基板1の外縁に限りなく近付けなければならず、(そうしないと、抵抗素子の切り屑がトリミング部の溝に溜り易いから)その上にメッキ工程前に再度前述の保護膜5を形成するのは至難のことであった。

さらに、前述の不都合を回避するため、例えば 第15図及び第16図に示すように、一列状の遺 宜間隔にて配設した複数の抵抗素子3のうち相隣 接する二つの抵抗素子3,3において、各々のト

リミング部4.4の機トリミング線4a,4aの始端が連通するように、平面視コ字状にトリミングするときは、当該両トリミング部4.4の機トリミング線4a,4aの始端が絶縁基板1の外間縁ではなく、内周寄り(中央部寄り位置)に位置するから、前述のメッキ工程前に抵抗素子3,3を覆うように施す保護膜5にて、前配両機トリミング線4a,4aの始端の上方を全面的に覆うことができる。

従って、前述のメッキ工程中にメッキ金属が成 長する等の不都合は生じないが、その代わりに次 の不都合が生じる。

即ち、前記二つのトリミング部4、4の両機トリミング線4a、4aに沿って出来る凹溝部7、7が互いに連通している。そして、前記保護膜5用のガラスペーストを絶縁基板1上面及び抵抗素子3、3の上面にわたって塗布するとき、当該ガラスペーストの粘性のため、前記凹溝部7の底面まで届かず、やはり隙間が生じることがある。

また、この陰間が生じないまでも、前述の通り

トリミング工程中に切除した抵抗体の切り屑等の不純物が上記隙間又は凹溝部7の底面と保護膜5の境界面に残存し、且つ凹溝部7が連通していることと抵抗業子3.3間の距離が短いことから、 隣接抵抗業子3.3間でリークを生じることがある。

従って、このように相隣接する2つの抵抗素子の一側部外側でトリミング部の始端が連通するようなトリミングを実行することができないのであった。

本発明は、これらの問題を解消することを目的 とするものである。

(課題を解決するための手段)

この目的を達成するため本発明は、絶縁基板上面に複数の抵抗素子を互いに適宜間隔をあけて列状に配設し、該各抵抗素子の両端を、当該絶縁基板に形成した一対の電極端子に接続して成るネットワーク抵抗器において、前記各抵抗素子の中途 部に形成するトリミング部におけるトリミング線の始端を、一対の電極端子方向に延びる抵抗素子

(実施例)

次に本発明の実施例について説明すると、第1 図において符号11は、従来のネットワーク抵抗 器におけると同様のセラミックまたはガラス等の 絶縁基板であり、符号12a.12bは前記絶縁 基板11の長手方向に沿う左右両側部に導体用ペ ーストを印刷・焼成してなる一対の電極端子であ り、一定間隔でこの一対の電極端子12a.12 bが設けられている。

配設されているとき(2 連ネットワーク抵抗器) には、一方の抵抗素子13が列の最前端位置のとなり、他方の抵抗素子13が最後端位置という、他方の抵抗素子13が最後端位をリリミング線14a、14aの始に対するを絶縁基板11の外周線に対面すると共に、前記列の段節部14の位置させると共に、前記列の段節部14の位置にある抵抗素子13におけるトリミング線14aの始端を、それとは時時にある抵抗素子13におけるトリミング線14aの始端を、それとは接けるのである。

なお、抵抗素子13の抵抗値を正確に調節するためのトリミング作業は、まず前記最前端位置における抵抗素子13に接続する一対の電極端子12a,12bにプローブ(探針)を接触させその間の抵抗素子の抵抗値を検出しつつ、トリミング部14を形成し、所定の抵抗値になったところで

また、符号13は前記各一対の電極端子12a. 12bに端部が重複するように、絶縁基板11の 上面に抵抗用ペーストを印刷・焼成して形成した 抵抗素子を示す。

符号14は前記各抵抗素子13の長手方向中途 部にレーザトリミングにより形成した平面視L字 状のトリミング部で、核トリミング部14は、前 記一対の電極端子12a,12b方向に延びる抵 抗素子13の一側繰13a近傍の絶縁基板1上面 から、その一側繰13a近傍の絶縁基を含する方 向に延びる横トリミング線14aと、核横トリミ ング線14aの終端に連通し、且つ前記一方の電 極端子12a方向に延びる縦トリミング線14b とから成る。

第2図で示すように、前記トリミング部14を レーザトリミング等にて形成するとき、その熟エ ネルギー等にて絶縁基板11の上面が削られて、 機トリミング線14aに沿って凹溝部16が形成 されるのである。

そして、抵抗素子13,13が二つで一列状に

トリミング作業を停止する。

次いで、前配と同じく抵抗値を測定しながら、 隣接の抵抗素子13の箇所に対しても同様にトリ ミング部14を形成するのである。

このように構成すると、各抵抗素子13におけるトリミング部14の機トリミング線14aの始端が絶縁基板11上面における略中央部分に位置するので、トリミング工程後、メッキ工程の前に両抵抗素子13を覆うように施すガラスコーティングによる保護膜15 (第2図の一点鎖線で示す)にて前記両機トリミング線14a。14aの始端ひいては絶縁基板上面に凹み形成された凹涡部16上面を完全に覆うことができる。

・この結果、メッキ工程において、前記両機トリミング線14a。14aの始端や凹海部16からメッキ金属が成長する等の不都合を完全になくすることができる。

・ そして、前記両機トリミング線14a.14a の始端同士が平面視で距離(H1)だけずれて食 い違っていることから、トリミング工程時に機ト リミング線14aに沿って絶縁基板11上面にできる凹溝部16(第1図で代表して示す)が互いに連通することがなく、また、仮令各凹溝部16に抵抗素子の切り層が残っていても、平面状の絶縁基板11上面に密着した前記保護膜15にて前記顕始端を絶縁的に遮断することができる。

第3図は3つの抵抗素子13が一列状に配施の れた場合(3連ネットワークで 最前ので 最前ので 最前ので は3回ので は3回ので は3回ので は3回ので は3回ので は3回ので は4ので は3回ので は4ので は5ので は6ので は7ので におけるトリミング部14の横トリミング線14 aと向かい合い、且つ平面視で距離 (H1) だけ ずれて食い違っているように形成するものである。

そして第4図の実施例では、左端から2つ目及び3つ目の抵抗素子13、13におけるトリミング14、14の横トリミング線14a、14aの始端は同じ左側の一側繰13a側に位置する。第5図の実施例における左端から2つ目の抵抗素子

13におけるトリミング14の横トリミング線1 4aの始端は前端位置の抵抗素子13側に向かい、 3つ目の抵抗素子13におけるトリミング14の 横トリミング線14aの始端は後端位置の抵抗素 子13例に向かうように形成するのである。

なお、第4図~第8図において保護膜15の箇所は省略している。また、抵抗素子13は絶縁基板11上面に2~3列状に配設することもでき、その場合の電極端子の一部は絶縁基板11の上面内周寄り位置に形成することは言うまでもない。 (発明の作用・効果)

このように、列状に適宜間隔にて配設した抵抗 素子のうち少なくとも、最前端位置と最後端位置 とにおける抵抗素子に形成するトリミング部のト リミング線の始端が絶縁基板上面における内周寄 り位置に位置するので、トリミング工程後、メッ キ工程の前にすべての抵抗素子を覆うように施す カラスコーティングによる保護膜にて前記機トリミング線の始端上面を充分に、且つ完全に覆うことができる。

この結果、メッキ工程において、前記機トリミング線の始端ひいては絶縁基板上面に凹み形成された凹溝からメッキ金属が成長する等の不都合を完全になくすることができる。

そして、前記列における最前端位置および最後

特開平3-64002(6)

協位置の抵抗素子並びに他の抵抗素子におけるトリミング部のトリミング線の始端を、それと相隣接する相手側の抵抗素子におけるトリミング線の始端に対して平面視にて全会の始端に対して平面視にてで、大の位置に設けたものであるから、トリミング程時に横トリミング線に沿って絶縁基板とかなく、ないできると、平面状の絶縁基板上面に密着したができる。

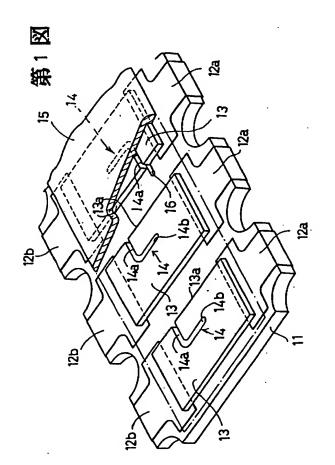
このようにして本発明によれば、抵抗値の調節 精度を格段に向上させ、且つネットワーク抵抗器 の電気的特性の安定度も格段に向上するのである。

本発明は、保護膜の外間緑が絶縁基板の外間緑にきっちりと位置させることができないもの、例えば、抵抗ネットワークにおける抵抗素子の長さ及び幅寸法が短い微小形状の場合に有効となり、 且つ最終の保護膜の形成も省略可能となる。

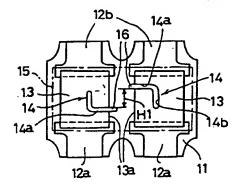
4. 図面の簡単な説明

第1図から第8図までは本発明の実施例を示し、第1図は斜視図、第2図は2連のネットワーク抵抗器の平面図、第3図は3連ネットワーク抵抗器の平面図、第4図及び第5図は各を4連ネッで第8図及び第6図及び第7図及び第9回及が第9回及が第9回では従来ででは近れがある。第12図は近来の例の斜視図、第12図は従来の例の斜視図、第15図は近来ののXI-XI視断面図、第15図は従来のののXI-XI視断面図、第15図は従来ののの例を示す平面図、第16図は第15回のXII-XI視拡大断面図である。

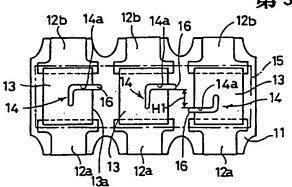
1, 11…・絶縁基板、2a, 2b, 12a, 12b…・電極端子、3, 13…・抵抗素子、4, 14…・トリミング部、4a, 14a…・積トリミング線、5, 15…・保護膜、7, 16…・四溝部、8…・ニッケルメッキ層、9…・半田暦、10…パッシベーション膜。



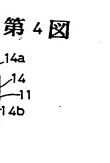
第2図



第3図

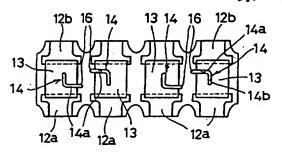


特開平3-64002(7)

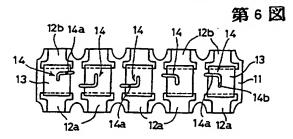




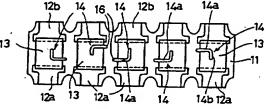
12a



125



第7図
12b 14 16 14 12b 14a 14a



第 8 図
13
14
14
14
14
11
14
11
14
12
12
14
14
12
14
14
14
14
14
15

